B550 AORUS PRO AC B550 AORUS PRO

ユーザーズマニュアル

改版 1001 12MJ-B55APRW-1001R

B550 AORUS PRO AC



製品の詳細については、GIGABYTE の Web サイトにア クセスしてください。



地球温暖化の影響を軽減するために、本製品の梱包材料はリサイクル および再使用可能です。GIGABYTEは、環境を保護するためにお客様と協 力いたします。

<u>著作権</u>

© 2020 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.版権所有。 本マニュアルに記載された商標は、それぞれの所有者に対して法的に登録さ れたものです。

免責条項

このマニュアルの情報は著作権法で保護されており、GIGABYTE に帰属します。 このマニュアルの仕様と内容は、GIGABYTE により事前の通知なしに変更され ることがあります。

本マニュアルのいかなる部分も、GIGABYTE の書面による事前の承諾を受ける ことなしには、いかなる手段によっても複製、コピー、翻訳、送信または出版す ることは禁じられています。

ドキュメンテーションの分類

本製品を最大限に活用できるように、GIGABYTEでは次のタイプのドキュメンテ ーションを用意しています:

- 製品を素早くセットアップできるように、製品に付属するクイックインストールガイドをお読みください。
- 詳細な製品情報については、ユーザーズマニュアルをよくお読みください。

製品関連の情報は、以下の Web サイトを確認してください: https://www.gigabyte.com/jp

マザーボードリビジョンの確認

マザーボードのリビジョン番号は「REV: X.X.」のように表示されます。例えば、 「REV: 1.0」はマザーボードのリビジョンが 1.0 であることを意味します。マザ ーボード BIOS、ドライバを更新する前に、または技術情報をお探しの際は、マザ ーボードのリビジョンをチェックしてください。

例:



<u>目次</u>

B550 AOF	RUS PI	RO (AC) マザーボードのレイアウト	4	
B550 AORUS PRO (AC) マザーボードのブロック図5				
第1章	/\-	ドウェアの取り付け	6	
	1-1	取り付け手順	6	
	1-2	製品の仕様	7	
	1-3	CPU を取り付ける	11	
	1-4	メモリの取り付け	11	
	1-5	拡張カードを取り付ける	12	
	1-6	背面パネルのコネクター	12	
	1-7	内部コネクター	15	
第2章	BIOS	セットアップ	23	
	2-1	起動画面	23	
	2-2	メインメニュー	24	
	2-3	Favorites (F11)	25	
	2-4	Tweaker	26	
	2-5	Settings	29	
	2-6	System Info. (システムの情報)	34	
	2-7	Boot	35	
	2-8	Save & Exit (保存して終了)	38	
第3章	付録		39	
	3-1	RAID セットを設定する	39	
	3-2	ドライバのインストール	41	
	Regul	atory Notices	42	
連絡先4				

B550 AORUS PRO (AC) マザーボードのレイアウト



ボックスの内容

- ☑ B550 AORUS PRO AC または B550 AORUS PROマザーボード
- ☑ マザーボードドライバディスク
- ☑ ユーザーズマニュアル
- ☑ クイックインストールガイド
- ☑ RGB LEDテープ延長ケーブル (x1)
- 図 SATAケーブル (x4)
- ☑ G コネクター (x1)
- 図 WIFI アンテナ (x1) (注)
- ☑ 結束バンド(x2)
- * 上記、ボックスの内容は参照用となります。実際の同梱物はお求めいただいた製品パッケージにより異なる場合があります。また、ボックスの内容については、予告なしに変更する場合があります。

(注) B550 AORUS PRO AC のみ。

B550 AORUS PRO (AC) マザーボードのブロック図



(注) B550 AORUS PRO AC のみ。

第1章 ハードウェアの取り付け

1-1 取り付け手順

マザーボードには、静電気放電(ESD)の結果、損傷する可能性のある精巧な電子回路 やコンポーネントが数多く含まれています。取り付ける前に、ユーザーズマニュアル をよくお読みになり、以下の手順に従ってください。

- 取り付け前に、PCケースがマザーボードに適していることを確認してください。
- 取り付ける前に、マザーボードの S/N (シリアル番号) ステッカーまたはディーラーが提供する保証ステッカーを取り外したり、はがしたりしないでください。これらのステッカーは保証の確認に必要です。
- マザーボードまたはその他のハードウェアコンポーネントを取り付けたり取り 外したりする前に、常にコンセントからコードを抜いて電源を切ってください。
- ハードウェアコンポーネントをマザーボードの内部コネクターに接続している とき、しっかりと安全に接続されていることを確認してください。
- マザーボードを扱う際には、金属リード線やコネクターには触れないでください。
- マザーボード、CPUまたはメモリなどの電子コンポーネントを扱うとき、静電気放電(ESD)リストストラップを着用することをお勧めします。ESDリストストラップをお持ちでない場合、手を乾いた状態に保ち、まず金属に触れて静電気を取り除いてください。
- マザーボードを取り付ける前に、ハードウェアコンポーネントを静電防止パッドの上に置くか、静電遮断コンテナの中に入れてください。
- マザーボードから電源装置のケーブルを接続するまたは抜く前に、電源装置が オフになっていることを確認してください。
- パワーをオンにする前に、電源装置の電圧が地域の電源基準に従っていること を確認してください。
- 製品を使用する前に、ハードウェアコンポーネントのすべてのケーブルと電源 コネクターが接続されていることを確認してください。
- マザーボードの損傷を防ぐために、ネジがマザーボードの回路やそのコンポーネントに触れないようにしてください。
- マザーボードの上またはコンピュータのケース内部に、ネジや金属コンポーネントが残っていないことを確認してください。
- コンピュータシステムは、平らでない面の上に置かないでください。
- コンピュータシステムを高温または湿った環境に設置しないでください。
- 取り付け中にコンピュータのパワーをオンにすると、システムコンポーネントが 損傷するだけでなく、ケガにつながる恐れがあります。
- 取り付けの手順について不明確な場合や、製品の使用に関して疑問がある場合は、正規のコンピュータ技術者にお問い合わせください。
- アダプタ、延長電源ケーブルまたはテーブルタップを使用する場合は、その取り 付けおよび接続手順を必ずお問い合わせください。

1-2 製品の仕様

CPU	 AMD Socket AM4、以下をサポート: 第3世代 AMD Ryzen[™] プロセッサ/ 新世代 AMD Ryzen[™] with Radeon[™] Graphics プロセッサ (最新の CPU サポートリストについては、GIGABYTE の Web サイトに アクセスしてください。)
灰 チップセット	AMD B550
☆ メモリ	 最大128 GB (32 GBの単一DIMM容量) のシステムメモリをサポートする 4 x DDR4 DIMMソケット DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 MHz メモリモジュールのサポート デュアルチャンネルメモリ対応 ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 メモリモジュールのサポート Non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 メモリモジュールのサポート XMP (エクストリームメモリプロファイル) メモリモジュールのサポート (サポートされる最新のメモリ速度とメモリモジュールについて は、GIGABYTEのWebサイトを参照ください。)
	 新世代 AMD Ryzen[™] with Radeon[™] Graphics プロセッサ内蔵: HDMIポート(x1)、4096x2160@60 Hzの最大解像度をサポートします。 * HDMI 2.1、HDCP 2.3、およびHDR対応。 最大16 GBまでのメモリをシェア可能
オーディオ	 Realtek[®] ALC1220-VB コーデック * 背面パネルのライン出力端子はDSDオーディオをサポートしています。 ハイディフィニションオーディオ 2/4/5.1/7.1 チャンネル S/PDIFアウトのサポート
	・ Realtek [®] 2.5GbE LAN チップ (2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit)
無線通信モジ ユール ^(注)	 Intel[®] Wi-Fi 3168 WIFI 802.11a/b/g/n/ac、2.4/5GHz デュアルバンドをサポート BLUETOOTH 4.2 11acワイヤレス規格と最大433Mbpsのデータ転送をサポートします。 * 実際のデータ転送速度は、ご使用の機器構成によって異なる場合があります。
▲ 拡張スロット	 1 x PCI Express x16 スロット (PCIEX16)、CPU 接続: 第3世代 AMD Ryzen[™] プロセッサは PCIe 4.0 x16 モード対応 新世代 AMD Ryzen[™] with Radeon[™] Graphics プロセッサは PCIe 3.0 x16 モード対応 *最適のパフォーマンスを出すために、PCIExpressグラフィックスカードを 1つしか取り付けない場合、PCIEX16スロットに必ず取り付けてください。 1 x PCI Express x16 スロット (PCIEX4)、チップセット接続: PCIe 3.0 x4 モード対応 * M2B_SBコネクターは、PCIEX4スロットとパンド幅を共有します。PCIEX4スロットは、SSD が M2B_SBコネクターに取り付けられている場合、利用で きなくなります。 1 x PCI Express x16 スロット (PCIEX2)、チップセット接続:
	 PCIe 3.0 x2 モード対応 PCIEX2スロットは、SATA3 4/5コネクターとバンド幅を共有します。デバイスが SATA3 4 または SATA3 5 コネクターに取り付けられている場合、PCIEX2 スロットは使用できなくなります。 PCI Express x1 スロット (x2)

(注) B550 AORUS PRO AC のみ。

ストレージ インター フェイス	 1 x M.2 コネクター (M2A_CPU)、CPU 接続、ソケット3、Mキー、タイプ 2242/2260/2280/22110 SSD 対応: 第3世代 AMD Ryzen[™] プロセッサは SATA および PCle 4.0 x4/x2 SSD 対応 新世代 AMD Ryzen[™] with Radeon[™] Graphics プロセッサは、SATA およ び PCle 3.0 x4/x2 SSD 対応 1 x M.2 コネクター (M2B_SB)、チップセット接続、ソケット3、Mキー、タ イプ2242/2260/2280/22110 SSD 対応: PCle 3.0 x4/x2 SSD 対応 6 x SATA 6Gb/sコネクター、チップセット接続:
USB	 RAID 0、RAID 1、および RAID 10 のサポート CPU: 背面パネルに USB 3.2 Gen 1 ポート搭載 (x3) 背面パネルに USB 3.2 Gen 2 Type-A ポート(赤)搭載 (x1) チップセット: *** ***<
	 ・ 背面パネルに USB 3.2 Gen 2 XiルUSB ボート(赤)搭載 (x1) ・ 背面パネルに USB 3.2 Gen 2 Type-A ポート(赤)搭載 (x1) ・ USB 3.2 Gen 1 ポート搭載 (x2) (内部USBヘッダ経由で使用可能) ・ 背面パネルに USB 2.0/1.1 ポート搭載 (x2) ・ チップセット+2 USB 2.0 ハブ: ・ USB 2.0/1.1 ポート (x8) (背面パネルに4つのポート、内部USBヘッダ を通して4ポートが使用可能)
雨 内部コネ クター	 24 ピン ATX メイン電源コネクター (x1) 8 ピン ATX 12V 電源コネクター (x1) M.2 ソケット3 コネクター (x2) SATA 6Gb/s コネクター (x2) SATA 6Gb/s コネクター (x6) CPU ファンヘッダ (x1) 水冷CPUファンヘッダ (x1) システムファンハッダ (x4) システムファンハッダ (x4) システムファン/水冷ポンプ用ヘッダ (x2) CPU クーラー用LEDテープ/RGB LEDテープ用ヘッダ (x2) RGB LEDテープ用ヘッダ (x2) 前面パネルオーディオヘッダ (x1) 前面パネルオーディオヘッダ (x1) USB 3.2 Gen 1 ヘッダ (x1) USB 2.0/1.1 ヘッダ (x2) トラステッドプラットフォームモジュール(TPM)ヘッダ (x1) (2x6ピン、GC-TPM2.0_S モジュールのみ対応) 温度センサー用ヘッダ (x2)

背面パネルの コネクター	 HDMIポート (x1) SMA アンテナ用コネクター (1T1R) (x2) ^(注) USB 3.2 Gen 1 ポート (x3) USB 3.2 Gen 2 に対応する USB Type-C[™]ポート (x1) USB 3.2 Gen 2 Type-A ポート (赤) (x2) USB 2.0/1.1ポート (x6) Q-Flash Plus ボタン (x1) RJ-45ポート (x1) 光学 S/PDIF 出力コネクター (x1) オーディオジャック (x5)
	◆ iTE® I/O コントローラーチップ
○ ハードウェア モニタ	 電圧検知 温度検知 ファン速度検知 水冷流量検知 オーバーヒート警告 ファン異常検知 ファン実常検知 ファン速度コントロール *ファン (水冷ボンブ)速度コントロール機能のサポートについては、 取り付けたクーラーファン (水冷ボンブ)によって異なります。
BIOS	 256 Mbit フラッシュ (x1) 正規ライセンス版AMI UEFI BIOSを搭載 PnP 1.0a、DMI 2.7、WfM 2.0、SM BIOS 2.7、ACPI 5.0
★ 独自機能	 APP Center のサポート * App Center で使用可能なアプリケーションは、マザーボードのモデルによって異なります。各アプリケーションのサポート機能もマザーボードのモデルによって異なります。 @BIOS EasyTune Fast Boot Game Boost ON/OFF Charge RGB Fusion Smart Backup System Information Viewer Q-Flash Plus のサポート Q-Flash のサポート Xpress Install のサポート

(注) B550 AORUS PRO AC のみ。

バンドルさ	•	Norton® インターネットセキュリティ (OEM バージョン)
いん れたソフ	•	XSplit Gamecaster + Broadcaster (12ヶ月ライセンス)
トウェア	•	Realtek® 8125 Gaming LAN Bandwidth Control Utility
₩ オペレーティ ングシステム	•	Windows 10 64-bit のサポート
アオーム ファクタ	•	ATXフォームファクタ、30.5cm x 24.4cm

* GIGABYTEは、予告なしに製品仕様と製品関連の情報を変更する場合があります。

B550 AORUS PRO AC



CPU、メモリモジュール、SSD、および M.2 デバイスのサポー トリストについては、GIGABYTE の Web サイトにアクセスし てください。



アプリの最新バージョンをダウンロードするには、GIGABYTEの Web サイトのサ ポート\ユーティリティリストページにアクセスしてください。

1-3 CPU を取り付ける

CPU を取り付ける前に次のガイドラインをお読みください:

- マザーボードが CPU をサポートしていることを確認してください。
 (最新の CPU サポートリストについては、GIGABYTE の Web サイトにアクセスしてください。)
 - ハードウェアが損傷する原因となるため、CPU を取り付ける前に必ずコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。
 - CPU のピン1を探します。CPU は間違った方向には差し込むことができません。
- ・ CPU の表面に熱伝導グリスを均等に薄く塗ります。
- CPUクーラーを取り付けずに、コンピュータのパワーをオンにしないでください。CPU が損傷する原因となります。
- CPU の仕様に従って、CPU のホスト周波数を設定してください。ハードウェアの仕様を超えたシステムバスの周波数設定は周辺機器の標準要件を満たしていないため、お勧めできません。標準仕様を超えて周波数を設定したい場合は、CPU、グラフィックスカード、メモリ、ハードドライブなどのハードウェア仕様に従ってください。

CPU を取り付ける

CPU ソケットのピン1(小さな三角形で表示)と CPU を確認します。



1-4 メモリの取り付け

メモリを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください:

- マザーボードがメモリをサポートしていることを確認してください。同じ容量、ブランド、速度、およびチップのメモリをご使用になることをお勧めします。
 (サポートされる最新のメモリ速度とメモリモジュールについては、GIGABYTEのWebサイトを参照ください。)
 - ハードウェアが損傷する原因となるため、メモリを取り付ける前に必ずコンピュータの電源をオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。
 - メモリモジュールは取り付け位置を間違えないようにノッチが設けられています。メ モリモジュールは、一方向にしか挿入できません。メモリを挿入できない場合は、方 向を変えてください。

デュアルチャンネルのメモリ設定

このマザーボードには4つのメモリソケットが装備されており、デュアルチャンネルテクノロジ をサポートします。メモリを取り付けた後、BIOS はメモリの仕様と容量を自動的に検出します。 デュアルチャンネルメモリモードは、元のメモリバンド幅を2倍に拡げます。 4つのメモリソケットが2つのチャンネルに分けられ、各チャンネルには次のように2つのメモ リソケットがあります:

▶ チャンネル A:DDR4_A1, DDR4_A2
▶ チャンネル B:DDR4 B1, DDR4 B2



ハードウェア取り付けに関する詳細については、GIGABYTE の Web サイトにアク セスしてください。 ▶デュアルチャンネル時の推奨メモリ設定:

	DDR4_A1	DDR4_A2	DDR4_B1	DDR4_B2	
2つのモジュール		DS/SS		DS/SS	
4つのモジュール	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS	

(SS=片面、DS=両面、「--」=メモリなし)

CPU制限により、デュアルチャンネルモードでメモリを取り付ける前に次のガイドラインをお読 みください。

- メモリモジュールが1枚のみ取り付けられている場合、デュアルチャンネルモードは有効に 1. なりません。
- 2. 2または4枚のモジュールでデュアルチャンネルモードを有効にしているとき、同じ容量、ブ ランド、速度、チップのメモリを使用するようにお勧めします。

拡張カードを取り付ける 1-5

拡張カードを取り付ける前に次のガイドラインをお読みください:

- 拡張カードがマザーボードをサポートしていることを確認してください。拡張カード に付属するマニュアルをよくお読みください。
 - ハードウェアが損傷する原因となるため、拡張カードを取り付ける前に必ずコンピュ ータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。

背面パネルのコネクター 1-6



- O USB 2.0/1.1 ポート USBポートはUSB2.0/1.1仕様をサポートします。このポートをUSBデバイス用に使用します。
- SMA アンテナ用コネクター (1T1R) (注1)

このコネクターを用いてアンテナを接続します。

📈 アンテナをアンテナコネクターに締めてから、アンテナを正しく向けて、信号の受 を改善します。

● HDMI ポート(注2)

┣━┫ ┳━┓ ┏┳┓┫[™] HDMIポートはHDCP 2.3に対応し、ドルビーTrueHDおよびDTS HDマス ターオーディオ形式をサポートしています。最大192KHz/24ビットの IA INTERFACE 7.1チャンネルLPCMオーディオ出力もサポートします。このポートを使用して、HDMIをサポ ートするモニタに接続します。サポートする最大解像度は4096x2160@60 Hzですが、サポー トする実際の解像度は使用するモニターに依存します。



→ HDMI機器を設置後、必ずデフォルトの音声再生機器をHDMIに設定してください。(項 🏏 目名は、オペレーティングシステムによって異なります。)

 ・背面パネルコネクターに接続されたケーブルを取り外す際は、先に周辺機器からケ
 -ブルを取り外し、次にマザーボードからケーブルを取り外します。

ケーブルを取り外す際は、コネクターから真っ直ぐに引き抜いてください。ケーブ ルコネクター内部でショートする原因となるので、横に揺り動かさないでください。

● USB 3.2 Gen 1 ポート

USB 3.2 Gen 1 ポートは USB 3.2 Gen 1 仕様をサポートし、USB 2.0 仕様と互換性があります。 このポートを USB デバイス用に使用します。

USB 3.2 Gen 1 ポートは USB 3.2 Gen 1 仕様をサポートし、USB 2.0 仕様と互換性があります。 このポートを USB デバイス用に使用します。Q-Flash Plus (注3) を使用する前に、このポート に USB フラッシュメモリを挿入してください。

Q-Flash Plus ボタン^(注3)

Q-Flash Plus では、システムの電源が切れているとき (S5シャットダウン状態) に BIOS を更新 することができます。最新の BIOS を USB メモリに保存してQ-Flash Plus ポートに接続する と、Q-Flash Plus ボタンを押すだけで自動的に BIOS を更新できます。 QFLED は、BIOSのマッ チングおよび更新作業が開始されると点滅し、BIOSの書換が完了すると点滅を停止します。

● USB 3.2 Gen 2 Type-A ポート(赤)

USB 3.2 Gen 2 Type-A ポートは USB 3.2 Gen 2 仕様をサポートし、USB 3.2 Gen 1 および USB 2.0 仕様と互換性があります。このポートを USB デバイス用に使用します。

Gigabit イーサネット LAN ポートは、最大 2.5 Gbps のデータ転送速度のインターネット接続 を提供します。以下は、LAN ポート LED の状態を表します。

接続/速度 アクティビ		接続/速度 LE		
	L	状態	説	
اطهر سرو	늰	オレンジ	2.5	
		緑	1(
	<u>+</u>	オフ	10	
	۶.			

	状態	説明	状態	説明
رريك	オレンジ	2.5 Gbps のデータ転送速度	点滅	データの送受信中です
	緑	1 Gbps のデータ転送速度	オフ	データを送受信していません
	オフ	100 Mbps のデータ転送速度		
N + L				

アクティビティ LED:

● USB Type-C[™] ポート

リバーシブル USB ポートは USB 3.2 Gen 2 仕様をサポートし、USB 3.2 Gen 1 および USB 2.0 仕様と互換性があります。このポートを USB デバイス用に使用します。

- ・ センター/サブウーファースピーカーアウト センターまたはサブウーファースピーカーを接続するには、このオーディオ端子を使用します。
- リアスピーカーアウト リアスピーカーを接続するには、このオーディオ端子を使用します。
- 光学 S/PDIF 出力コネクター

このコネクターにより、デジタル光学オーディオをサポートする外部オーディオシステム でデジタルオーディオアウトを利用できます。この機能を使用する前に、オーディオシス テムに光学デジタルオーディオインコネクターが装備されていることを確認してください。

・ ラインイン/サイドスピーカーアウト

ラインインジャックです。光ドライブ、ウォークマンなどのデバイスのラインインの場合、こ のオーディオ端子を使用します。

ラインアウト端子です。この音声出力ジャックは、音声増幅機能をサポートしています。よ り良い音質をご使用いただく場合、このジャックにヘッドフォン/スピーカーに接続するこ とを推奨します。(実際の効果は、使用されているデバイスによって異なる場合があります)。

- ◎ マイクイン/サイドスピーカーアウト マイクイン端子です。
- (注1) B550 AORUS PRO AC のみ。
- 新世代 AMD Ryzen[™] with Radeon[™] Graphics プロセッサのみに該当します。 (注2)
- (注3) Q-Flash Plus 機能を使用にするには、GIGABYTEウェブサイトの「独自機能」ウェブページ をご参照ください。

オーディオジャック設定:

	ジャック	ヘッドフォン/ 2 チャンネル	4チャンネル	5.1 チャンネル	7.1 チャンネル
0	センター/サブウーファー スピーカーアウト			*	*
0	リアスピーカーアウト		~	~	~
0	ラインイン/サイドスピー カーアウト				~
0	ラインアウト/フロントス ピーカーアウト	~	*	*	*
0	マイクイン/サイドスピー カーアウト				~

サラウンドサウンド用側面スピーカーを接続する場合は、オーディオ・ドライバ ーの設定より「ラインイン」または「マイクイン」端子を転用する必要があります。



オーディオソフトウェアの詳細設定については、GIGABYTEのWebサイトをご覧 ください。

1-7 内部コネクター



1)	ATX_12V	11)	SATA3 0/1/2/3/4/5
2)	ATX	12)	M2A_CPU/M2B_SB
3)	CPU_FAN	13)	F_PANEL
4)	SYS_FAN1/2/3/4	14)	F_AUDIO
5)	SYS_FAN5_PUMP/SYS_FAN6_PUMP	15)	F_U32
6)	CPU_OPT	16)	F_USB1/F_USB2
7)	LED_CPU	17)	ТРМ
8)	EC_TEMP1/EC_TEMP2	18)	CLR_CMOS
9)	D_LED1/D_LED2	19)	BAT
10)	LED_C1/LED_C2	20)	CPU/DRAM/VGA/BOOT



外部デバイスを接続する前に、以下のガイドラインをお読みください:

- まず、デバイスが接続するコネクターに準拠していることを確認します。
 デバイスを取り付ける前に、デバイスとコンピュータのパワーがオフになっている ことを確認します。デバイスが損傷しないように、コンセントから電源コードを抜きます。
- きます。 • デバイスを装着した後、コンピュータのパワーをオンにする前に、デバイスのケ ーブルがマザーボードのコネクターにしっかり接続されていることを確認します。

1/2) ATX_12V/ATX (2x4 12V 電源コネクターと 2x12 メイン電源コネクター)

ATX 12V:

電源コネクターを使用すると、電源装置はマザーボードのすべてのコンボーネントに安定 した電力を供給することができます。電源コネクターを接続する前に、まず電源装置のパワ ーがオフになっていること、すべてのデバイスが正しく取り付けられていることを確認してく ださい。電源コネクターは、正しい向きでしか取り付けができないように設計されておりま す。電源装置のケーブルを正しい方向で電源コネクターに接続します。

12V 電源コネクターは、主に CPU に電力を供給します。12V 電源コネクターが接続されて いない場合、コンピュータは起動しません。

拡張要件を満たすために、高い消費電力に耐えられる電源装置をご使用になることをお勧めします (500W以上)。必要な電力を供給できない電源装置をご使用になると、システムが不安定になったり起動できない場合があります。



_			
ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	GND (2x4ピン12Vのみ)	5	+12V (2x4ピン12Vのみ)
2	GND (2x4ピン12Vのみ)	6	+12V (2x4ピン12Vのみ)
3	GND	7	+12V
4	GND	8	+12V



11.7.1			
ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	GND	15	GND
4	+5V	16	PS_ON (ソフトオン/オフ)
5	GND	17	GND
6	+5V	18	GND
7	GND	19	GND
8	電源良好	20	NC
9	5VSB (スタンバイ +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (2x12 ピン ATX 専用)	23	+5V (2x12 ピン ATX 専用)
12	3.3V (2x12 ピン ATX 専用)	24	GND (2x12 ピン ATX 専用)

3/4) CPU_FAN/SYS_FAN1/2/3/4 (ファンヘッダ)

このマザーボードのファンヘッダはすべて4ピンです。ほとんどのファンヘッダは、誤挿入防止設計が施されています。ファンケーブルを接続するとき、正しい方向に接続してください(黒いコネクターワイヤはアース線です)。速度コントロール機能を有効にするには、ファン速度コントロール設計のファンを使用する必要があります。最適の放熱を実現するために、PCケース内部にシステムファンを取り付けることをお勧めします。



ピン番号	定義
1	GND
2	電圧速度制御
3	検知
4	PWM速度制御

・CPUとシステムを過熱から保護するために、ファンケーブルをファンヘッダに接続 していることを確認してください。冷却不足はCPUが損傷したり、システムがハング アップする原因となります。

 これらのファンヘッダは設定ジャンパブロックではありません。ヘッダにジャンパ キャップをかぶせないでください。 5) SYS_FAN5_PUMP/SYS_FAN6_PUMP (システムファン/水冷ポンプ用ヘッダ)

ファン/水冷用ポンプヘッダは4ピンです。ほとんどのファンヘッダは、誤挿入防止設計が施 されています。ファンケーブルを接続するとき、正しい方向に接続してください(黒いコネク ターワイヤはアース線です)。速度コントロール機能を有効にするには、ファン速度コントロ ール設計のファンを使用する必要があります。最適の放熱を実現するために、PCケース内 部にシステムファンを取り付けることをお勧めします。水冷ポンプ用ファンヘッダの速度制 御については、第2章を参照してください。「BIOSセットアップ」、「Settings\Smart Fan 5」にて情 報が確認できます。



6) CPU_OPT (水冷式 CPU ファンヘッダ)

ファンヘッダは4ピンで、簡単に接続できるように設計されています。ほとんどのファンヘッ ダは、誤挿入防止設計が施されています。ファンケーブルを接続するとき、正しい方向に接 続してください (黒いコネクターワイヤはアース線です)。速度コントロール機能を有効にす るには、ファン速度コントロール設計のファンを使用する必要があります。

_	_		_	
	•	÷	•	1
-			_	

ピン番号	定義
1	GND
2	電圧速度制御
3	検知
4	PWM速度制御



- CPUとシステムを過熱から保護するために、ファンケーブルをファンヘッダに接続していることを確認してください。冷却不足はCPUが損傷したり、システムがハングアップする原因となります。
 - これらのファンヘッダは設定ジャンパブロックではありません。ヘッダにジャンパ キャップをかぶせないでください。

7) LED_CPU (CPUクーラー用LEDテープ/ RGB LEDテープ用ヘッダー)

このヘッダーは、CPUクーラーLEDテープまたは最大定格2A(12V)対応および最大長2mの標 準RGB LEDテープ (12V / G / R / B)を使用することができます。



定義
12V
G
R
В

CPUクーラー用LEDテープ/RGB LEDテープをヘッダーに 接続します。LEDテープの電源ピン(プラグの三角印)は、 このヘッダのピン1(12V)に接続する必要があります。誤っ て接続すると、LEDテープが損傷する可能性があります。

LEDテープの点灯/消灯方法については、GIGABYTEウェブサイトの「独自機能」ウェ ブページをご参照ください。



デバイスを取り付ける前に、デバイスとコンピュータのパワーがオフになっていることを確認します。デバイスが損傷しないように、コンセントから電源コードを抜きます。

8) EC_TEMP1/EC_TEMP2 (温度センサー用ヘッダ) 温度センサー用のヘッダにサーミスタケーブルを接続します。

1	1	ピン番号	定義	
\odot	Ū	1	SENSOR IN	
EC_TEMP1	EC_TEMP2	2	GND	

9) D LED1/D LED2 (Addressable LEDテープ用ヘッダ)

ヘッダピンを使用して、最大定格電力5A (5V) およびLED最大1000個の標準5050 addressable LEDテープを接続できます。



ピン番号	定義
1	V (5V)
2	Data
3	ピンなし
4	GND

AddressableLEDテープをヘッダーに接続します。LEDテープ 側の電源ピン(プラグの三角印)をaddressable LEDテープ ヘッダのピン1に接続する必要があります。誤って接続す ると、LEDテープが損傷する可能性があります。

10) LED_C1/LED_C2 (RGB LEDテープヘッダ)

このヘッダは、標準的なRGB LEDテープ (12V/G/R/B) を使用することができます。また、最大 2メートルの長さのケーブルと最大電力2A(12V)までサポートしています。

定義



TTT

00

RGBLEDテ ーブ

1	12V
2	G
3	R
4	В
ヘッダに	接続 た

ピン番号

ダに接続したRGB LEDテープ延長ケーブルと反対側 のRGB LEDテープケーブルに接続します。延長ケーブル の (プラグの三角印)の黒線は、このヘッダのピン1 (12V) に接続する必要があります。延長ケーブルのもう一方の 端 (矢印マーク)の12Vピンは、LEDテープの12Vと接続し なければなりません。誤って接続した場合は、LEDテープ の損傷につながる可能性があります。LEDテープの接続 方向にご注意ください。



1

12V

LEDテープの点灯/消灯方法については、GIGABYTEウェブサイトの「独自機能」ウェ ブページをご参照ください。



デバイスを取り付ける前に、デバイスとコンピュータのパワーがオフになってい ることを確認します。デバイスが損傷しないように、コンセントから電源コードを 抜きます。

11) SATA3 0/1/2/3/4/5 (SATA 6Gb/sコネクター)

SATAコネクターはSATA 6Gb/s に準拠し、SATÁ 3Gb/s および SATA 1.5Gb/s との互換性を有しています。それぞれの SATAコネクターは、単一の SATA デバイスをサポートします。SATAコネクターは、RAID 0、RAID 1、および RAID 10 をサポートします。RAIDアレイの構成の説明については、第3章「RAID セットを設定する」を参照してください。



ピン番号	定義
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND

12) M2A_CPU/M2B_SB (M.2 ソケット3 コネクター)

M.2コネクタはM.2SATASSDまたはM.2PCleSSDをサポートし、RAID構成をサポートします。M.2 PCleSSDをM.2SATASSDまたはSATAハードドライブを用いてRAIDセットを構築すること はできません。RAIDアレイの構成の説明については、第3章「RAIDセットを設定する」を参 照してください。



M.2コネクターにM.2対応SSDに増設する場合、以下の手順に従ってください。

ステップ 1:

M.2 SSDを取り付けるM.2スロットで、ヒートシンクのネジをドライバーで外し、ヒートシンクを取り外してください。

ステップ 2:

M.2 SSDドライブの長さに基づいて、適切な取り付け穴を見つけます。必要に応じて、ネジ 受けを目的の取り付け穴に移動します。コネクターに斜めの角度でM.2対応SSDをスライ ドさせます。

ステップ 3:

M.2対応SSDを下に押してからネジで固定します。ヒートシンクを元に戻し、元の穴に固定 します。ヒートシンクを交換する前に、ヒートシンクの底面から保護フィルムを取り外して ください。

インストールするM.2対応SSDを固定する適切な穴を選択し、ネジとナットを締め 直してください。

(注) M2B_SBコネクターは、PCIEX4スロットとバンド幅を共有します。PCIEX4スロットは、SSD が M2B_SB コネクターに取り付けられている場合、利用できなくなります。

13) F PANEL (前面パネルヘッダ)

下記のピン配列に従い、パワースイッチ、リセットスイッチ、スピーカー、PCケース開閉感 知ヘッダ、ケースのインジケーター (パワーLEDやHDD LEDなど)を接続します。接続する際 には、+と-のピンに注意してください。



• PLED/PWR_LED (電源LED):

システムス PCケース前面パネルの電源ステータス LED インジケーターに接続します。システム が作動しているとき、LEDはオンになりま オン す。システムが S3/S4 スリープ状態に入っ オフ ているとき、またはパワーがオフになっ ているとき (S5)、LED はオフになります。

19 • **PW** (パワースイッチ):

テータス

S3/S4/S5

S0

PCケース前面パネルの電源ステータスインジケーターに接続 します。パワースイッチを使用してシステムのパワーをオフに する方法を設定できます(詳細については、第2章、「BIOSセッ トアップ」、「Settings\Platform Power」を参照してください)。

- SPEAK (スピーカー): PCケースの前面パネル用スピーカーに接続します。システム は、ビープコードを鳴らすことでシステムの起動ステータスを 報告します。システム起動時に問題が検出されない場合、短い ビープ音が1度鳴ります。
- HD (ハードドライブアクティビティ LED): PCケース前面パネルのハードドライブアクティビティLED に接続します。ハードドライブがデ -タの読み書きを行っているとき、LED はオンになります。
- RES (リセットスイッチ): PCケース前面パネルのリセットスイッチに接続します。コンピュータがフリーズし通常の再起 動を実行できない場合、リセットスイッチを押してコンピュータを再起動します。
- CI (PCケース開閉感知ヘッダ): PCケースカバーが取り外されている場合、PCケースの検出可能なPCケース開閉感知スイッ チ/センサーに接続します。この機能は、PCケース開閉感知スイッチ/センサーを搭載したPC ケースを必要とします。
- NC: 接続なし。



◎前面パネルのデザインは、ケースによって異なります。前面パネルモジュールは、パワ ースイッチ、リセットスイッチ、電源LED、ハードドライブアクティビティLED、スピーカ ーなどで構成されています。ケース前面パネルモジュールをこのヘッダに接続してい るとき、ワイヤ割り当てとピン割り当てが正しく一致していることを確認してください。

14) F AUDIO (前面パネルオーディオヘッダ)

フロントパネルオーディオヘッダは、High Definition audio (HD)をサポートします。PCケース前 面パネルのオーディオモジュールをこのヘッダに接続することができます。モジュールコネ クターのワイヤ割り当てが、マザーボードヘッダのピン割り当てに一致していることを確認 してください。モジュールコネクターとマザーボードヘッダ間の接続が間違っていると、デ バイスは作動せず損傷することがあります。

9				1
:	•	;	:	:
10				2

ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	MIC2_L	6	検知
2	GND	7	FAUDIO_JD
3	MIC2_R	8	ピンなし
4	NC	9	LINE2_L
5	LINE2_R	10	検知

🏡 PCケースの中には、前面パネルのオーディオモジュールを組み込んで、単一コネク ▶ターの代わりに各ワイヤのコネクターを分離しているものもあります。ワイヤ割り 当てが異なっている前面パネルのオーディオモジュールの接続方法の詳細につい ては、PCケースメーカーにお問い合わせください。

15) F_U32 (USB 3.2 Gen 1 ヘッダ)

ヘッダはUSB 3.2 Gen 1およびUSB 2.0仕様に準拠し、2つのUSBポートが装備されています。USB 3.2 Gen 1対応 2ポートを装備するオプションの3.5"フロントパネルのご購入については、販売店にお問い合わせください。

1				10	,
• :	::	 :	: :		
20				11	1

ピン番号	定義	ピン番号	定義	ピン番号	定義
1	VBUS	8	D1-	15	SSTX2-
2	SSRX1-	9	D1+	16	GND
3	SSRX1+	10	NC	17	SSRX2+
4	GND	11	D2+	18	SSRX2-
5	SSTX1-	12	D2-	19	VBUS
6	SSTX1+	13	GND	20	ピンなし
7	GND	14	SSTX2+		

16) F_USB1/F_USB2 (USB 2.0/1.1 ヘッダ)

ヘッダは USB 2.0/1.1 仕様に準拠しています。各 USB ヘッダは、オプションの USB ブラケットを介して 2 つの USB ポートを提供できます。オプションの USB ブラケットを購入する場合は、販売店にお問い合わせください。

9	1	ピン番号	定義	ピン番号	定義
		1	電源 (5V)	6	USB DY+
••	•••	2	電源 (5V)	7	GND
10	2	3	USB DX-	8	GND
		4	USB DY-	9	ピンなし
		5	USB DX+	10	NC



11

- IEEE 1394 ブラケット (2x5 ピン) ケーブルを USB 2.0/1.1 ヘッダに差し込まないで ください。
- USBブラケットを取り付ける前に、USBブラケットが損傷しないように、コンピュータの電源をオフにしてからコンセントから電源コードを抜いてください。

17) TPM (TPMモジュール用ヘッダ)

TPM (TPMモジュール) をこのヘッダに接続できます。

1	ピン番号	定義	ピン番号	定義
	1	LAD0	7	LAD3
••••	2	VCC3	8	GND
2	3	LAD1	9	LFRAME
	4	ピンなし	10	NC
	5	LAD2	11	SERIRQ
	6	LCLK	12	LRESET

18) CLR_CMOS (CMOSクリアジャンパー)

このジャンパを使用して BIOS 設定をクリアするとともに、CMOS 値を出荷時設定にリセットします。CMOS値を初期化するには、ドライバーのような金属製品を使用して2つのピンに数秒間触れます。

- ・・ オープン:Normal
- ショート:CMOSのクリア
- ・ CMOS値を初期化する前に、常にコンピュータのパワーをオフにし、コンセントから電源コードを抜いてください。

ら電源コードを抜いてください。
 システムが再起動した後、BIOS設定を工場出荷時に設定するか、手動で設定してください (Load Optimized Defaults 選択) BIOS 設定を手動で設定します (BIOS 設定については、第2章「BIOS セットアップ」を参照してください)。

19) BAT (バッテリー)

バッテリーは、コンピュータがオフになっているとき CMOS の値 (BIOS 設定、日付、および 時刻情報など)を維持するために、電力を提供します。バッテリーの電圧が低レベルまで 下がったら、バッテリーを交換してください。CMOS 値が正確に表示されなかったり、失わ れる可能性があります。



バッテリーを取り外すと、CMOS 値を消去できます:

- 1. コンピュータのパワーをオフにし、電源コードを抜きます。
- バッテリーホルダからバッテリーをそっと取り外し、1分待ちます。(または、ドライバーのような金属物体を使用してバッテリーホルダの+とーの端子に触れ、5秒間ショートさせます。)
 - 3. バッテリーを交換します。
 - 4. 電源コードを差し込み、コンピュータを再起動します。
- バッテリーを交換する前に、常にコンピュータのパワーをオフにしてから電源コードを抜いてください。
- バッテリーを同等のバッテリーと交換します。誤ったバッテリーモデルに交換した 場合、ご使用の機器が破損する場合がありますのでご注意ください。
 - バッテリーを交換できない場合、またはバッテリーのモデルがはっきり分からない場合、購入店または販売店にお問い合わせください。
 - バッテリーを取り付けるとき、バッテリーのプラス側(+)とマイナス側(-)の方向に 注意してください (プラス側を上に向ける必要があります)。
 - 使用済みのバッテリーは、地域の環境規制に従って処理してください。

20) CPU/DRAM/VGA/BOOT (ステータス LED)

ステータスLEDは、システムの電源投入後にCPU、メモリ、グラフィックスカード、およびオペレーティングシステムが正常に動作状態を表示します。CPU/DRAM/VGALEDが点灯ている場合は、対応するデバイスが正常に動作していないことを意味します。BOOTLEDが点灯している場合、オペレーティングシステムを読み込んでいないことを意味します。

0 0	CPU:CPUステータスLED
	DRAM:メモリ・ステータスLED
CPU DRAM	VGA :グラフィックスカード・ステータスLED
VGA BOOT	BOOT:オペレーティングシステムステータスLED

第2章 BIOS セットアップ

BIOS (Basic Input and Output System) は、マザーボード上の CMOS にあるシステムのハードウエア のパラメータを記録します。主な機能には、システム起動、システムパラメータの保存、および オペレーティングシステムの読み込みなどを行うパワー オンセルフ テスト (POST) の実行など があります。BIOS には、ユーザーが基本システム構成設定の変更または特定のシステム機能の 有効化を可能にする BIOS セットアッププログラムが含まれています。

電源をオフにすると、CMOS の設定値を維持するためマザーボードのバッテリーが CMOS に 必要な電力を供給します。

BIOS セットアッププログラムにアクセスするには、電源オン時の POST 中に <Delete> キーを押します。

BIOS をアップグレードするには、GIGABYTE Q-Flash または @BIOS ユーティリティのいずれか を使用します。

- Q-Flashにより、ユーザーはオペレーティングシステムに入ることなくBIOSのアップグレードまたはバックアップを素早く簡単に行えます。
- @BIOS は、インターネットから BIOS の最新パージョンを検索しダウンロードするとともに BIOS を更新する Windows ベースのユーティリティです。



BIOSの更新は潜在的に危険を伴うため、BIOSの現在のバージョンを使用しているときに問題が発生していない場合、BIOSを更新しないことをお勧めします。BIOSの更新は注意して行ってください。BIOSの不適切な更新は、システムの誤動作の原因となります。

 システムの不安定またはその他の予期しない結果を防ぐために、初期設定を変更しないことを お勧めします(必要な場合を除く)。誤ったBIOS設定しますと、システムは起動できません。そのようなことが発生した場合は、CMOS値を既定値にリセットしてみてください。(CMOS値を消去する 方法については、この章の「Load Optimized Defaults」セクションまたは第1章にあるバッテリーまたは CMOS ジャンパの消去の概要を参照してください。)

2-1 起動画面

コンピュータが起動するとき、次の起動ロゴ画面が表示されます。



<F2>キーを使用することにより、二つの異なるBIOSのモードを切り替えることができます。 Easy Modeは、迅速に現在のシステム情報を表示したり、最適なパフォーマンスを引き出すため に調整を行うことができます。Easy Modeでは、マウスを使用して設定や設定画面項目間の移動 を行うことができます。Advanced Modeは、詳細なBIOS設定をすることができます。キーボードの 矢印キーを押すことにより設定項目を切り替えることができ、<Enter>を押すことでサブメニュー に入ります。また、マウスを使用して項目に選択することもできます。



システムが安定しないときは、Load Optimized Defaults を選択してシステムをその既定値に設 定します。

本章で説明された BIOS セットアップメニューは参考用です、項目は、BIOS のバージョンにより 異なります。

2-2 メインメニュー



クイックアクセスバーを使用すると、ヘ ルブ画面、簡易モード、Smart Fan 5、また はQ-Flash画面にすばやく移動できます。

Advanced Modeのファンクションキー

<←><→>	選択バーを移動させてセットアップ メニューを選択します。
<^><↓>	選択バーを移動させてメニュー上の設定項目を選択します。
<enter>/Double Click</enter>	コマンドを実行するかまたはメニューに入ります。
<+>/ <page up=""></page>	数値を上昇させるかまたは変更を行います。
<->/ <page down=""></page>	数値を下降させるかまたは変更を行います。
<f1></f1>	ファンクションキーについての説明を表示します。
<f2></f2>	Easy Mode に切り替えます
<f3></f3>	現在のBIOS設定をプロファイルに保存する。
<f4></f4>	以前に作成したプロファイルからBIOS設定をロードします。
<f5></f5>	現在のメニュー用に前の BIOS 設定を復元します。
<f6></f6>	Smart Fan 5の画面を表示する。
<f7></f7>	現在のメニュー用に最適化された BIOS の初期設定を読み込みます。
<f8></f8>	Q-Flash Utility にアクセスします。
<f10></f10>	すべての変更を保存し、BIOS セットアッププログラムを終了します。
<f11></f11>	Favorites (お気に入り) サブメニューに切り替える。
<f12></f12>	現在の画面を画像としてキャプチャし。USBドライブに保存します。
<insert></insert>	お気に入りのオプションを追加または削除する。
<ctrl>+<s></s></ctrl>	取り付けられているメモリの情報を表示します。
<esc></esc>	メインメニュー:BIOS セットアッププログラムを終了します。 サブメニュー:現在のサブメニューを終了します。

2-3 Favorites (F11)

								04/08/2020 15:4
115	Favorites (F11)							weathesday
avorite	s (Press 'Insert' Key To +	/- Items From Other	Tabs Or Below)					
PU Cloc	k Ratio		Auto	35.00			CPU	
IPU Cloc	k Control		Auto	100.00MHz			Frequency	
atreme	Memory Profile(X.M.P.)		Disable	d			riequeires	Decr
PU Vcor	e		Auto	1.040V			3510.22MHz	100.29MHz
PU Vcor SM Supi	re Loadline Calibration port		 Auto Enabled 				Temperature 34.0 °C	Voltage 1.056 V
							Memory	
							Frequency 2139.56MHz	Size 8192MB
							Ch A/B Volt 1.248 V	
							Voltage	
							CHIPSET Core	
							10451/	5 120 V
							1.043 4	3.1301
							12.240 V	
Adjustin	g CPU Clock ratio will af nents.	fect the CPU clock fr	requency, temperature	and voltage				
					Hels (Et)	Easy Mode (C2)	Smart Fan 5 ()	of the field

よく使うオプションをお気に入りに設定し、<F11>キーを押すと、すべてのお気に入りオプションがあるページにすばやく切り替えることができます。お気に入りのオプションを追加または 削除するには、元のページに移動してオプションの<Insert>を押します。「お気に入り」に設定す ると、オプションに星印が付きます。

2-4 Tweaker

	ADVAN	ICED MODE			0	1/08/2020 15.44
RUS Favorites (F11) Tweaker	Settings	System Info.				lednesday 19.11
CPU Clock Control	* Auto	100.00MHz			CPU	
Spread Spectrum Control CPU Clock Ratio GFX Clock Frequency	Auto Auto Auto	35.00			Frequency 3510.22MHz	BCLK 100.29MHz
GFX Core Voltage Advanced CPU Settings	Auto				Temperature 34.0 °C	Voltage 1.056 V
Extreme Memory Profile(X.M.P.) System Memory Multiplier Advanced Memory Settings	Disabled Auto	21.33			Memory	
CPU Vcore Dynamic Vcore(DVID) VCORE SOC Dynamic VCORE SOC(DVID) CPU VDD18	Auto Auto Auto Auto Auto	1.040V +0.000V 1.100V +0.000V 1.800V			Frequency 2139.56MHz Ch A/B Volt 1.248 V	Size 8192MB
CPU VDDP A, VDD 1855 DRAM Voltage (CH A/B) DDR/PP Voltage (CH A/B) DRAM Termination (CH A/B) CPU/VRM Settings	Auto Auto Auto Auto Auto	1.800V 1.200V 2.500V 0.600V			Voltage CHIPSET Core 1.045 V +12V 12.312 V	+5V 5.130 V
			Help (F1)	Easy Mode (F2)	Smart Fan 5 (F6)	Q+Flash (F8)



オーバークロック設定による安定動作については、システム全体の設定によって異なります。オーバークロック設定を間違って設定して動作させると CPU、チップセット、またはメモリが損傷し、これらのコンポーネントの耐久年数が短くなる原因となります。このページは上級ユーザー向けであり、システムの不安定や予期せぬ結果を招く場合があるため、既定値設定を変更しないことをお勧めします。(誤ったBIOS設定をしますと、システムは起動できません。そのような場合は、CMOS値を消去して既定値にリセットしてみてください。)

CPU Clock Control

CPUベースクロックを1MHz 刻みで手動で設定します。(既定値: Auto) 重要:CPU 仕様に従って CPU 周波数を設定することを強くお勧めします。

- ◇ Spread Spectrum Control CPU/PCI Express スペクトラム拡散を、有効または無効にします。(既定値:Auto)
- CPU Ratio Mode^(注)

すべてのCPUコアまたは個々のコアの倍率を設定できます。(既定値:All cores)

- CPU Clock Ratio

取り付けた CPU のクロック比を変更します。調整可能範囲は、取り付ける CPU によって異なります。

- ☞ GFX Clock Frequency^(注) GPUの周波数を変更できます。GFX Clock Frequency 設定を変更した後、必ず GFX Core Voltage 設定を調整してください。(既定値:Auto) 注:調整可能範囲は、取り付ける CPU によって異なります。Auto では、BIOS がこの設定を自 動的に設定します。
- (注) この機能をサポートする CPU を取り付けている場合のみ、この項目が表示されます。

Advanced CPU Settings

Core Performance Boost (注1)

コアパフォーマンスブースト (CPB)技術の有効/無効の設定をします。(既定値:Auto)

☞ SVM Mode

仮想化技術によって強化されたプラットフォームは独立したパーティションで複数のオペ レーティングシステムとアプリケーションを実行できます。仮想化技術では、1つのコンピ ュータシステムが複数の仮想化システムとして機能できます。(既定値:Disabled)

∽ AMD Cool&Quiet function

AMD Cool'n'QuietドライバーはCPUとVIDをダイナミックに調整し、コンピ ➡ Enabled ュータからの発熱とその消費電力を減少します。(既定値) Disabled

この機能を無効にします。

PPC Adjustment (注1)

CPU の PState を固定できます。(既定値:PState 0)

Global C-state Control (注1)

CPUのCステート状態の設定ができます。有効に設定した場合、CPUコアの周波数をシステ ム低負荷時に減少させ、消費電力を低減させます。(既定値:Auto)

Power Supply Idle Control (注1)

Package C6 Stateを有効または無効にします。 ▶ Typical Current Idle この機能を無効にします。 この機能を有効にします。 Low Current Idle ► Auto BIOSでこの設定を自動的に構成します。(既定値)

使用するCCDの数を設定します。(既定値:Auto)

Downcore Control

有効にするCPUコアの数を選択できます(CPUコアの数はCPUによって異なる場合がありま す)。(既定値:Auto)

∽ SMT Mode CPU Simultaneous Multi-Threading 機能を有効または無効に設定できます。(既定値: Auto)

CPPC (注1) CPPC 機能を有効または無効にします。(既定値:Auto)

CPPC Preferred Cores (注1) CPPC 優先コア機能を有効または無効にします。(既定値:Auto)

C Extreme Memory Profile (X.M.P.)(注 2)

有効にすると、BIOSがXMPメモリモジュールのSPDデータを読み取り、メモリのパフォーマ ンスを強化することが可能です。

- この機能を無効にします。(既定値) Disabled
- ▶ Profile1 プロファイル1設定を使用します。
- ▶ Profile2 (注2) プロファイル2設定を使用します。

CMP High Frequency Support (注 2)

高周波メモリの互換性レベルを選択できます。この項目は、Extreme Memory Profile (X.M.P.) が Profile1 または Profile2 に設定されている場合にのみ設定可能です。(既定値: Auto)

System Memory Multiplier システム メモリマルチプライヤの設定が可能になります。Auto は、メモリの SPD データに 従ってメモリマルチプライヤを設定します。(既定値:Auto)

- この機能をサポートするCPUを取り付けている場合のみ、この項目が表示されます。 (注1)
- この機能をサポートするCPUとメモリモジュールを取り付けているときのみ、この項目 (注2) が表示されます。

- Advanced Memory Settings (メモリの詳細設定)
- Memory Subtimings
- Standard Timing Control, Advanced Timing Control, CAD Bus Setup Timing, CAD Bus Drive Strength, Data Bus Configuration

これらのセクションでは、メモリのタイミング設定を変更できます。注:メモリのタイミング を変更後、システムが不安定になったり起動できなくなることがあります。その場合、最適化 された初期設定を読み込むかまたは CMOS 値を消去することでリセットしてみてください。

- SPD Info 取り付けられているメモリの情報を表示します。
- CPU Vcore/Dynamic Vcore(DVID)/VCORE SOC/Dynamic VCORE SOC(DVID)/CPU VDD18/ CPU VDDP/A_VDD18S5/DRAM Voltage (CH A/B)/DDRVPP Voltage (CH A/B)/DRAM Termination (CH A/B)

これらの項目で CPU Vcore とメモリ電圧を調整することができます。

 CPU/VRM Settings このサブメニューでは、負荷線校正(Load-Line Calibration)レベル、過電圧保護レベル、過電流 保護レベル、および PWM フェーズを設定できます。

2-5 Settings

7 - 10	1. All	ADV	ANCED MOD	E			4/08/2020 15.4
Favorites (F11)		Settings	System Info.				Wednesday 13.44
Platform Power IO Ports Miscellaneous AMD CBs AMD Overclocking PC Health						CPU Frequency 3510.22MHz Temperature 34.0*C	BCLK 100.29MHz Voltage 1.056 V
* Smart Fan S						Memory Frequency 2139.56MHz Ch A/B Volt 1.248 V	Size 8192MB
						Voltage CHIPSET Core 1.045 V +12V 12.240 V	+5V 5.130 V
Platform Power Settings							
				Hela (E1)	Easy Mode (F2)	Smart Fan S (F6)	OFash (FR)

- Platform Power
- ∽ AC BACK

AC 電源損失から電源復帰した後のシステム状態を決定します。

Memory	AC 電源が戻ると、システムは既知の最後の稼働状態に戻ります。
➡ Always On	AC 電源が戻るとシステムの電源はオンになります。
➡ Always Off	AC 電源が戻ってもシステムの電源はオフのままです。(既定値)

☞ ErP

S5 (シャットダウン) 状態でシステムの消費電力を最小に設定します。(既定値: Disabled) 注:この項目が Enabled に設定されているとき、Resume by Alarm 機能は使用できなくなりま す。

∽ Soft-Off by PWR-BTTN

電源ボタンで MS-DOS モードのコンピュータの電源をオフにする設定をします。 ▶ Instant-Off 電源ボタンを押すと、システムの電源は即時にオフになります。(既定値) ▶ Delay 4 Sec. パワーボタンを4秒間押し続けると、システムはオフになります。パワーボ タンを押して4秒以内に放すと、システムはサスペンドモードに入ります。

∽ Power Loading

ダミーローディング機能の有効/無効を切り替えます。パワーサプライユニットのローディングが低いためにシステムのシャットダウンや起動に失敗する場合は、有効に設定してください。 Auto では、BIOS がこの設定を自動的に設定します。(既定値:Auto)

☞ Resume by Alarm

任意の時間に、システムの電源をオンに設定します。(既定値:Disabled) 有効になっている場合、以下のように日時を設定してください:) Wake up day:ある月の毎日または特定の日の特定の時間にシステムをオンにします。) Wake up hour/minute/second:自動的にシステムの電源がオンになる時間を設定します。 注:この機能を使う際は、オペレーティングシステムからの不適切なシャットダウンまたは AC 電源の取り外しはしないで下さい。そのような行為をした場合、設定が有効にならな いことがあります。

→ Wake on LAN

Wake on LAN機能の有効/無効を切り替えます。(既定値:Enabled)

High Precision Event Timer

High Precision Event Timer (HPET) の有効/無効を切り替えます。(既定値: Enabled)

CEC 2019 Ready

CEC (California Energy Commission) 2019規格に準拠するために、システムがシャットダウン、アイドルまたはスタンバイ状態にあるときの電力消費を調整できるようにするかどうかを選択できます。(既定値:Disabled)

IO Ports

Initial Display Output

取り付けた PCI Express グラフィックスカード、またはオンボードグラフィックスから、最初に 呼び出すモニタディスプレイを指定します。

- ▶ IGD Video^(注)
 ▶ PCle 1 Slot
 最初のディスプレイとしてオンボードグラフィックスを設定します。
 ▶ PCle 1 Slot
 最初のディスプレイとして、PCIEX16 スロットにあるグラフィックカードを設定します。(既定値)
- ▶ PCle 2 Slot 最初のディスプレイとして、PCIEX4 スロットにあるグラフィックカードを設定します。
- ▶ PCle 3 Slot 最初のディスプレイとして、PCIEX2 スロットにあるグラフィックカードを設定します。

Integrated Graphics (注)

オンボードグラフィックス機能の有効/無効を切り替えます。

 ▶ Auto グラフィックスカードがインストールされているかによって、BIOS はオンボードグラフィックスを自動で有効または無効にします。(既定値)
 ▶ Forces オンボードグラフィックスを有効にします。

▶ Disabled
オンボードグラフィックスコントローラを無効にします。

UMA Mode ^(注)

UMAモードを指定する。

► Auto	BIOSでこの設定を自動的に構成します。(既定値)
UMA Specified	UMAフレーム・バッファの大きさを設定します。
► UMA Auto	ディスプレイ解像度を設定します。
► UMA Game Optimized	合計システムメモリ容量に基づいてフレーム・バッファの大きさ
	を調整します。

Integrated Graphics が Forces に設定されている場合のみ、この項目を構成できます。

・ UMA Frame Buffer Size (注)

フレームバッファサイズは、オンボードグラフィックスコントローラに対してのみ割り当て られたシステムメモリの合計量です。例えば、MS-DOSはディスプレイに対してこのメモリ のみを使用します。オプション:Auto (既定値)、64M~2G。

UMA Mode が UMA Specified に設定されている場合のみ、この項目を設定できます。

⑦ Display Resolution (注)

ディスプレイ解像度を設定できます。オプション: Auto (既定値)、1920x1080 and below、2560x1600、3840x2160。

UMA Mode が UMA Auto に設定されている場合のみ、この項目を設定できます。

→ HD Audio Controller

オンボードオーディオ機能の有効/無効を切り替えます。(既定値:Enabled) オンボードオーディオを使用する代わりに、サードパーティ製アドインオーディオカードを インストールする場合、この項目を Disabled に設定します。

☞ PCIEX16 Bifurcation

PCIEX16 スロットの帯域幅をどのように分割するかを決定できます。オプション: Auto、 PCIE 2x8、PCIE 1x8/2x4、PCIE 2x4/1x8。(既定値: Auto)

Above 4G Decoding

64 ビット対応のデバイスは、4 GB 以上のアドレス空間でデコードすることができます。(お 使いのシステムが 64 ビット PCI デコードをサポートしている場合のみ)。Enabled (有効) 設 定にした場合、複数の高度なグラフィックスカードが使用されている場合、オペレーティン グシステムを読み込み中に起動することができない場合があります (4 GB制限の仕様のた め)。(既定値:Disabled)

∽ Onboard LAN Controller

オンボードLAN機能の有効/無効を切り替えます。(既定値:Enabled) オンボードLANを使用する代わりに、サードパーティ製増設用ネットワークカードをインス トールする場合、この項目を**Disabled**に設定します。

(注) この機能をサポートする CPU を取り付けている場合のみ、この項目が表示されます。

- USB Configuration
- ◇ Legacy USB Support USB キーボード/マウスを MS-DOS で使用できるようにします。(既定値:Enabled)
- ☆ XHCI Hand-off XHCU ンンドオフに並

XHCIハンドオフに対応していないOSでも、XHCIハンドオフ機能を有効/無効に設定できます。(既定値:Enabled)

∽ USB Mass Storage Driver Support

USBストレージデバイスの有効/無効を切り替えます。(既定値:Enabled)

∽ Port 60/64 Emulation

入出力ポート 64h および 60h についてエミュレーションの有効/無効を切り替えます。MS-DOS または USB デバイスをネイティブでサポートしていないオペレーティングシステム で USB キーボードまたはマウスをフル レガシ サポートするにはこれを有効にします。(既 定値:Disabled)

- ☆ Mass Storage Devices 接続された USB 大容量デバイスのリストを表示します。この項目は、USBストレージデバイ スがインストールされた場合のみ表示されます。
- NVMe Configuration

取り付けられている場合、M.2 NVME PCIe SSD に関する情報を表示します。

- SATA Configuration
- ∽ SATA Mode

チップセットに統合された SATAコントローラー用の RAID の有効/無効を切り替えるか、SATA コントローラーを AHCI モードに構成します。 ▶ RAID SATA コントローラーに対して RAID モードを有効にします。

► RAID
► AHCI

SATA コントローラーを AHCI モードに構成します。Advanced Host Controller Interface (AHCI) は、ストレージドライバが NCQ (ネイティヴ・コマンド・キュ ーイング) およびホットプラグなどの高度なシリアルATA機能を有効にで きるインターフェイス仕様です。(既定値)

∽ NVMe RAID mode

M.2 NVMe PCIe SSDを使用してRAIDを構成するかどうかを設定できます。(既定値: Disabled)

- ◇ Chipset SATA Port Enable 統合されたSATAコントローラーの有効/無効を切り替えます。(既定値:Enabled)
- Network Stack Configuration
- Over the stack of the stack

Windows Deployment ServicesサーバーのOSのインストールなど、GPT形式のOSをインストールするためのネットワーク起動の有効/無効を切り替えます。(既定値:Disabled)

- ◇ IPv4 PXE Support IPv4 PXEサポートの有効/無効を切り替えます。Network Stack が有効になっている場合のみ、 この項目を構成できます。
- ✓ IPv4 HTTP Support IPv4のHTTPブートサポートを有効または無効に設定します。Network Stack が有効になって いる場合のみ、この項目を構成できます。
- ◇ IPv6 PXE Support IPv6 PXEサポートの有効/無効を切り替えます。Network Stack が有効になっている場合のみ、 この項目を構成できます。
- IPv6 HTTP Support IPv6のHTTPブートサポートを有効または無効に設定します。Network Stack が有効になって いる場合のみ、この項目を構成できます。

∽ PXE boot wait time

PXEブートをキャンセルするための、<Esc>キー入力待ち時間を設定できます。Network Stack が有効になっている場合のみ、この項目を構成できます。(既定値:0)

- Media detect count 外部メディアの存在を確認する回数を設定できます。Network Stack が有効になっている場 合のみ、この項目を構成できます。(既定値:1)
- Realtek PCIe 2.5GBE Family Controller このサブメニューは、LAN 構成と関連する構成オプションの情報を提供します。
- Miscellaneous
- LEDs in System Power On State

システムの電源が入っているときに、マザーボードのLED照明を有効または無効にするこ とができます。

▶ Off システムがオンのときに、選択した照明モードを無効にします。

► On オンシステムがオンのときに、選択した照明モードを有効にします。(既定値)

LEDs in Sleep, Hibernation, and Soft Off States

システムがS3/S4/S5状態のマザーボードのLED点灯モードを設定できます。

この項目は、LEDs in System Power On State が On に設定されている場合に設定できます。 システムがS3/S4/S5状態に入ったときに、選択した照明モードを無効にしま ► Off す。(既定値)

システムがS3/S4/S5状態の場合、選択した照明モードを有効にします。 ▶ On

∽ PCle Slot Configuration

PCI Expressスロットの動作モードをGen 1、Gen 2、Gen 3、またはGen 4 (注)に設定できます。実 際の動作モードは、各スロットのハードウェア仕様によって異なります。Auto では、BIOS が この設定を自動的に設定します。(既定値:Auto)

→ 3DMark01 Enhancement 一部の従来のベンチマーク性能を向上させることができます。(既定値:Disabled)

∽ IOMMU

AMD IOMMUサポートの有効/無効を切り替えます。(既定値:Auto)

AMD CPU fTPM

AMD CPUに統合されたTPM 2.0機能を有効/無効に設定できます。(既定値:Disabled)

. Trusted Computing

Trusted Platform Module (TPM) を有効または無効にします。

AMD CBS

このサブメニューには、AMD CBS関連の設定オプションがあります。

PC Health

Reset Case Open Status

過去のケース開閉状態の記録を保持または消去します。(既定値) Disabled

過去のケース開閉状態の記録をクリアします。次回起動時、Case Open フ Enabled ィールドに「No」と表示されます。

Case Open

マザーボードのCIヘッダに接続されたケース開閉の検出状態を表示します。システムケー スのカバーが外れている場合、このフィールドが「Yes」になります。そうでない場合は「No」に なります。ケースの開閉状態の記録を消去したい場合は、Reset Case Open Status を Enabled にして、設定を CMOS に保存してからシステムを再起動します。

(注) この機能をサポートする CPU を取り付けている場合のみ、この項目が表示されます。

 CPU Vcore/CPU VDDP/CPU VDD18/DDRVtt A/B/DRAM Channel A/B Voltage/PM_CLD012/ +3.3V/+5V/CHIPSET Core/+12V/VCORE SOC 用たのシステレーのにたままましたま

現在のシステム電圧を表示します。

- Smart Fan 5
- ∽ Monitor

ターゲットを切り替えることによってモニタ表示することができます。(既定値:CPU FAN)

Fan Speed Control

ファン速度コントロール機能を有効にして、ファン速度を調整します。

- ▶ Normal 温度に従って異なる速度でファンを動作させることができます。システム 要件に基づいて、System Information Viewerでファン速度を調整することが できます。(既定値)
- Silent ファンを低速度で作動します。
- ▶ Manual グラフ上でファンの速度制御を設定ができます。
- ▶ Full Speed ファンを全速で作動します。

∽ Fan Control Use Temperature Input

ファン速度コントロール用の基準温度を選択できます。

∽ Temperature Interval

ファン速度変動用の温度間隔を選択できます。

☞ Fan/Pump Control mode

▶ Auto
 BIOSは、取り付けられたファン/水冷ポンプ用ファンのタイプを自動的に検出し、最適の制御モードを設定します。(既定値)
 ▶ Voltage
 電圧モードは、3ピンのファン/水冷ポンプ用ファンです。

▶ PWM PWMモードは、4ピンのファン/水冷ポンプ用ファンです。

☞ Fan/Pump Stop

Fan/Pump Stop機能を有効または無効設定することができます。温度曲線を使用して温度制限を設定できます。ファンまたはポンプは、温度が限界値より低いと動作を停止します。(既定値:Disabled)

← Temperature

選択された領域の、現在の温度を表示します。

☞ Fan Speed

現在のファン/ポンプ速度を表示します。

∽ Flow Rate

水冷システムの流量を表示します。

Temperature Warning Control

温度警告のしきい値を設定します。温度がしきい値を超えた場合、BIOS が警告音を発します。オプション:Disabled (既定値)、60°C/140°F、70°C/158°F、80°C/176°F、90°C/194°F。

∽ Fan/Pump Fail Warning

ファン/水冷ポンプ用ファンが接続されている状態で異常が発生した場合、システムは警告を知らせます。警告があった場合、ファン/水冷ポンプ用ファンの接続状態を確認してください。(既定値:Disabled)

2-6 System Info. (システムの情報)

					Wednesday 15:44
Favorites (F11) Tweaker		System Info.			
Model Name BIOS Version BIOS Date BIOS ID	8550 T0d 04/08 8ARt	AORUS PRO AC 8/2020 4R002		CPU Frequency 3510.22MHz	BCLK 100.29MHz
System Language	Engli	ih j		Temperature 34.0 °C	Voltage 1.056 V
Processor Type Processor CPUID Processor Speed Processor Clock Installed Memory LAN MAC Address System Date	AMD 00860 100.2: 3510. 81927 N/A [04	Eng Sample: 100-000000 0F01 9MHz 22MHiz MB / 08 / 2020] Wed	146-40_42/35_Y	Memory Frequency 2139.56MHz Ch A/B Volt 1.248 V	Size 8192MB
Bystem Time Access Level Plug in Devices Info Q Flash	į 15 Admi	: 44 : 21] nistrator		Voltage CHIPSET Core 1.045 V +12V 12.312 V	+5V 5.130 V
Option Description Choose the system default language					
			and the second se	 	and the second

このセクションでは、マザーボード モデルおよび BIOS バージョンの情報を表示します。また、BIOS が使用する既定の言語を選択して手動でシステム時計を設定することもできます。

∽ System Language

BIOS が使用する既定の言語を選択します。

∽ System Date

システムの日付を設定します。<Enter> で Month (月)、Date (日)、および Year (年) フィールドを 切り替え、<Page Up> キーと <Page Down> キーで設定します。

∽ System Time

ジステムの時計を設定します。時計の形式は時、分、および秒です。例えば、1p.m. は 13:00:00 です。<Enter> で Hour (時間)、Minute (分)、および Second (秒) フィールドを切り替え、<Page Up> キーと <Page Down> キーで設定します。

Access Level

使用するパスワード保護のタイプによって現在のアクセスレベルを表示します。(パスワードが設定されていない場合、既定では Administrator (管理者) として表示されます。)管理者レベルでは、すべての BIOS 設定を変更することが可能です。ユーザーレベルでは、すべてではなく特定の BIOS 設定のみが変更できます。

Plug in Devices Info

SATA、PCIExpress、およびM.2デバイスが取り付けられている場合は、それらのデバイスに関する情報を表示します。

Q-Flash

Q-Flash ユーティリティにアクセスしてBIOS を更新したり、現在のBIOS設定をバックアップしたりできます。

2-7 Boot

					04/0 Wes	dnesday 15:4	
US Favorites (F11)			Boot				
Boot Option Priorities Boot Option #1 Boot Option #2		UEFI: hp v225w 1100, Partition hp v225w 1100		CP Free 351	U quency 0.22MHz	BCLK 100.29MHz	
lootup NumLock State lecurity Option Full Screen LOGO Show		On System Enabled			Temperature 34.0 °C		
ast Boot		Disabled		Me	mory		
SM Support AN PXE Boot Option ROM Rorage Boot Option Control Other PCI Device ROM Priority Administrator Password	•	Enabled Disabled UEFI Only UEFI Only		Free 213 Ch / 1.2	quency 9.56MHz A/B Volt 48 V	Size 8192MB	
Jser Password Preferred Operating Mode		Auto		Vo CHI 1.0 +12 12	ltage PSET Core 45 V V 812 V	+5V 5.130 V	
Sets the system boot order							

∽ Boot Option Priorities

使用可能なデバイスから全体の起動順序を指定します。起動デバイスリストでは、GPT形 式をサポートするリムーバブルストレージデバイスの前に「UEFI:」が付きます。GPTパーティションをサポートするオペレーティングシステムから起動するには、前に「UEFI:」が付いた デバイスを選択します。

また、Windows 10 (64 ビット) など GPT パーティションをサポートするオペレーティングシス テムをインストールする場合は、Windows 10 (64 ビット) インストールディスクを挿入し前に 「UEFI:」が付いた光学ドライブを選択します。

C Bootup NumLock State

POST後にキーボードの数字キーパッドにある NumLock 機能の有効/無効を切り替えます。(既定値: On)

∽ Security Option

パスワードは、システムが起動時、または BIOS セットアップに入る際に指定します。このア イテムを設定した後、BIOS メインメニューの Administrator Password/User Password アイテ ムの下でパスワードを設定します。

▶ Setup パスワードは BIOS セットアッププログラムに入る際にのみ要求されます。

System パスワードは、システムを起動したりBIOS セットアッププログラムに入る際に 要求されます。(既定値)

∽ Full Screen LOGO Show

システム起動時に、GIGABYTEロゴの表示設定をします。Disabled にすると、システム起動時 に GIGABYTE ロゴをスキップします。(既定値:Enabled)

☞ Fast Boot

Þ

Fast Boot を有効または無効にして OS の起動処理を短縮します。**Ultra Fast** では起動速度が 最速になります。(既定値: Disabled)

∽ SATA Support

Last Boot SATA Devices Only	以前の起動ドライブを除いて、すべての SATA デバイス は、OS 起動プロセスが完了するまで無効になります。(既定値)

▶ All SATA Devices オペレーティングシステムおよび POST 中は、全 SATA デバイスは機能します。

この項目は、Fast Boot が Enabled または Ultra Fast に設定された場合のみ設定可能です。

∽ NVMe Support

NVMeデバイスを有効または無効にすることができます。(既定値: Enabled) この項目は、Fast Boot が Enabled または Ultra Fast に設定された場合のみ設定可能です。

☞ VGA Support

起動するオペレーティングシステム種別が選択できます。

▶ Auto 従来のオプション ROM のみを有効にします。

▶ EFI Driver EFI オプション ROM を有効にします。(既定値)

この項目は、Fast Boot が Enabled または Ultra Fast に設定された場合のみ設定可能です。

▶ Disabled
 ▶ Full Initial
 ■ Full Initial
 ■ Full Initial
 ■ State of the addition of the add

▶ Partial Initial OS ブートプロセスが完了するまで、一部の USB デバイスは無効になります。

Fast Boot が Enabled に設定されている場合のみ、この項目を構成できます。Fast Boot が Ultra Fast に設定されている場合、この機能は無効になります。

> NetWork Stack Driver Support

▶ Disabled ネットワークからのブートを無効にします。(既定値)
 ▶ Enabled ネットワークからのブートを有効にします。
 この項目は、Fast Boot が Enabled または Ultra Fast に設定された場合のみ設定可能です。

☞ CSM Support

従来のPC起動プロセスをサポートするには、UEFI CSM (Compatibility Software Module) を有効 または無効にします。

▶ Disabled UEFI CSMを無効にし、UEFI BIOS起動プロセスのみをサポートします。
▶ Enabled UEFI CSMを有効にします。(既定値)

∽ LAN PXE Boot Option ROM

LANコントローラーの従来のオプションROMを有効にすることができます。(既定値:Disabled) CSM Support が Enabledに設定されている場合のみ、この項目を設定できます。

Storage Boot Option Control

ストレージデバイスコントローラーについて、UEFIまたはレガシーのオプションROMを有効にするかを選択できます。

▶ Disabled オプションROMを無効にします。

▶ UEFI Only UEFIのオプションROMのみを有効にします。(既定値)

▶Legacy Only レガシーのオプションROMのみを有効にします。

CSM Support が Enabledに設定されている場合のみ、この項目を設定できます。

∽ Other PCI Device ROM Priority

LAN、ストレージデバイス、およびグラフィックスROMなどを起動させる設定ができます。UEFI またはレガシーのオプションROMを有効にするかを選択できます。

▶ Disabled オプションROMを無効にします。

▶UEFI Only UEFIのオプションROMのみを有効にします。(既定値)

▶Legacy Only レガシーのオプションROMのみを有効にします。

CSM Support が Enabledに設定されている場合のみ、この項目を設定できます。

∽ Administrator Password

管理者パスワードの設定が可能になります。この項目で <Enter> を押し、パスワードをタイ プし、続いて <Enter> を押します。パスワードを確認するよう求められます。再度パスワード をタイプして、<Enter> を押します。システム起動時およびBIOS セットアップに入るときは、管 理者パスワード (またはユーザー パスワード) を入力する必要があります。ユーザー パス ワードと異なり、管理者パスワードではすべての BIOS 設定を変更することが可能です。

☞ User Password

ユーザーパスワードの設定が可能になります。この項目で <Enter> を押し、パスワードをタ イプし、続いて <Enter> を押します。パスワードを確認するよう求められます。再度パスワー ドをタイプして、<Enter> を押します。システム起動時およびBIOS セットアップに入るときは、 管理者パスワード (またはユーザー パスワード) を入力する必要があります。しかし、ユー ザー パスワードでは、変更できるのはすべてではなく特定の BIOS 設定のみです。 パスワードをキャンセルするには、パスワード項目で <Enter> を押します。パスワードを求 められたら、まず正しいパスワードを入力します。新しいパスワードの入力を求められた ら、パスワードに何も入力しないで <Enter> を押します。確認を求められたら、再度 <Enter を押します。

注:ユーザーパスワードを設定する前に、最初に管理者パスワードを設定してください。

Secure Boot

セキュアブートを有効または無効設定することができます。CSM Support が Disabled に設 定されている場合のみ、この項目を設定できます。

∽ Preferred Operating Mode

BIOSセットアップに入った後に、EasyモードとAdvancedモードのどちらに入るかを選択できます。Autoは前回使用したBIOSモードに入ります。(既定値:Auto)

2-8 Save & Exit (保存して終了)

		1.4	ADV		E			04/08/2020 1 5.44
	Favorites (F11)		Settings	System Info.		Save & Exit		Wednesday 13.44
Save & E Exit Witi Load Op Boot O UEFI: hp hp v225	Exit Setup hout Saving otimized Defaults verride iv 225w 1100, Partition 1 w 1100						CPU Frequency 3510.22MHz Temperature 34.0 °C	BCLK 100.29MHz Voltage 1.056 V
Save Pro Load Pro	ofiles						Memory Frequency 2139.56MHz Ch A/B Volt 1.236 V	Size 8192MB
							Voltage CHIPSET Core 1.045 V +12V 12.240 V	+5V 5.130 V
Option I Exit BIC	Description OS saving all changes ma	de.						
					Help (F1)	Easy Mode (F2)	Smart Fan 5 (F	el Q-Flash (F8)

∽ Save & Exit Setup

この項目で <Enter> を押し、Yesを選択します。これにより、CMOS の変更が保存され、BIOS セットアッププログラムを終了します。Noを選択するかまたは <Esc> を押すと、BIOS セットアップのメインメニューに戻ります。

☞ Exit Without Saving

この項目で <Enter>を押し、Yesを選択します。これにより、CMOS に対して行われた BIOS セットアップへの変更を保存せずに、BIOS セットアップを終了します。Noを選択するかまたは <Esc>を押すと、BIOS セットアップのメインメニューに戻ります。

Coad Optimized Defaults

この項目で <Enter> を押し、Yesを選択して BIOS の最適な初期設定を読み込みます。BIOS の初期設定は、システムが最適な状態で稼働する手助けをします。BIOS のアップデート後または CMOS 値の消去後には必ず最適な初期設定を読み込みます。

☞ Boot Override

直ちに起動するデバイスを選択できます。選択したデバイスで <Enter> を押し、Yesを選択して確定します。システムは自動で再起動してそのデバイスから起動します。

∽ Save Profiles

この機能により、現在の BIOS 設定をプロファイルに保存できるようになります。最大8つのプロファイルを作成し、セットアッププロファイル1~セットアッププロファイル8として保存することができます。<Enter>を押して終了します。またはSelect File in HDD/FDD/USBを選択してプロファイルをストレージデバイスに保存します。

∽ Load Profiles

システムが不安定になり、BIOSの既定値設定をロードした場合、この機能を使用して前に 作成されたプロファイルから BIOS 設定をロードすると、BIOS 設定をわざわざ設定しなお す煩わしさを避けることができます。まず読み込むプロファイルを選択し、<Enter> を押し て完了します。Select File in HDD/FDD/USBを選択すると、お使いのストレージデバイスから 以前作成したプロファイルを入力したり、正常動作していた最後のBIOS設定 (最後の既知 の良好レコード) に戻すなど、BIOSが自動的に作成したプロファイルを読み込むことがで きます。

第3章 付録

RAID セットを設定する 3-1

RAIDレベル

	RAID 0	RAID 1	RAID 10
ハードドライブの	≥2	2	4
<u> </u>			
アレイ容量	ハードドライブの数*	最小ドライブのサイズ	(ハードドライブの数/2) * 早小ドニィゴのサイブ
テナナトロウ トル	<u>取小ドノイノのリイス</u>		<u>取小トノイノのリイス</u>
町 政 惇 住	いいえ	はい	し はい

始める前に、以下のアイテムを用意してください:

・少なくとも1台のSATAハードドライブまたはSSD。(注)(最適のパフォーマンスを発揮するために、同じモデルと容量のハードドライブを2台使用することをお勧めします)。

- Windows セットアップディスク。
 マザーボードドライバディスク。
- USB メモリドライブ

オンボード SATA コントローラを設定する

A. コンピュータに SATA ハードドライブをインストールする

HDDまたはSSDを接続のSATA/M.2コネクタに接続してください。次に、電源装置からハードドラ イブに電源コネクターを接続します。

B. BIOS セットアップで SATA コントローラーモードを設定する

SATA コントローラーコードがシステム BIOS セットアップで正しく設定されていることを確認 してください。

ステップ:

コンピュータの電源をオンにし、POST (パワーオンセルフテスト)中に <Delete> を押して BIOS セ ットアップに入ります。Settings/IO Portsの設定項目で、SATA Configuration/SATA Mode を RAIDに します。次に設定を保存し、コンピュータを再起動します。(NVMe PCIe SSDを使用してRAIDを構 成する場合は、NVMe RAID modeをEnabledに設定してください。)



このセクションで説明した BIOS セットアップメニューは、マザーボードによって異なる ことがあります。表示される実際の BIOS セットアップオプションは、お使いのマザーボ ードおよび BIOS バージョンによって異なります。

C. UEFI RAID の設定

ステップ:

- 1. BIOSセットアップから、項目Bootを選択し、CSM SupportをDisabledに設定します。そして、変更 内容を保存してBIOSセットアップを終了します。
- 2. システムの再起動後、再度 BIOS セットアップに入ります。続いて Settings IO Ports \RAIDXpert2 **Configuration Utility** サブメニューに入ります。
- 3. RAIDXpert2 Configuration Utility画面で、Array Managementの<Enter>を押してCreate Arrayの画 面に入ります。RAID レベルを選択します。サポートされる RAID レベルには RAID 0、RAID 1、 と RAID 10 が含まれています (使用可能な選択は取り付けられているハードドライブの数によ って異なります)。次に、Select Physical Disks画面で<Enter>を押して、Select Physical Disksの画 面に入ります。
- 4. Select Physical Disksの物理ディスクの選択画面で、RAIDアレイに含めるハードドライブを選択 し、Enabled (有効)に設定します。次に、下矢印キーを用いて Apply Changes に移動し、<Enter> を押します。そして、前の画面に戻り、Select CacheTagSize、Read Cache Policy、およびWrite Cache Policyを設定します。
- 5. Create Array に移動し、<Enter> を押して開始します。
- 6. 完了すると、Array Management 画面に戻ります。Manage Array Propertiesの設定で、新しいRAID ボリュームと、RAIDレベル、アレイ名、アレイ容量などの情報が表示されます。
- (注) M.2 PCIe SSD を RAID セットを M.2 SATA SSD または SATA ハードドライブと共に設定する ために使用することはできません。

RAID ドライバーとオペレーティングシステムのインストール

BIOS設定が正しければ、オペレーティングシステムをいつでもインストールできます。

オペレーティングシステムをインストール

ー部のオペレーティングシステムにはすでに SATA RAID ドライバが含まれているため、Windows の インストールプロセス中に RAID ドライバを個別にインストールする必要はありません。オペレーテ ィングシステムのインストール後、「Xpress Install」を使用してマザーボードドライバディスクから必 要なドライバをすべてインストールして、システムパフォーマンスと互換性を確認するようにお勧め します。インストールされているオペレーティングシステムが、OS インストールプロセス中に追加 RAID ドライバの提供を要求する場合は、以下のステップを参照してください。

- 1. ドライバディスクの \BootDrv フォルダにある Hw10 フォルダをお使いの USBメモリドライブ にコピーします。
- 2. Windows セットアップディスクからブートし、標準の OS インストールステップを実施します。 画面でドライバを読み込んでくださいという画面が表示されたら、Browseを選択します。
- 3. USBメモリドライブを挿入し、ドライバの場所を閲覧します。ドライバの場所は次の通りです。

\Hw10\RAID\x64

まずは、AMD-RAID Bottom Deviceを選択し、Nextをクリックしてドライバを読み込みます。次に、AMD-RAID Controllerを選択し、Nextをクリックしてドライバを読み込みます。最後に、OSのインストールを続行します。



RAIDアレイの構成の詳細については、GIGABYTEのWebサイトをご覧ください。

3-2 ドライバのインストール



ドライバをインストールする前に、まずオペレーティングシステムをインストールし ます。

オペレーティングシステムをインストールした後、マザーボードのドライバディスクを光 学ドライブに挿入します。画面右上隅のメッセージ「このディスクの操作を選択するに はタップしてください」をクリックし、「Run.exe の実行」を選択します。(またはマイコ ンピュータで光学ドライブをダブルクリックし、Run.exe プログラムを実行します。)

「Xpress Install」はシステムを自動的にスキャンし、インストールに推奨されるすべてのドライバ をリストアップします。 Xpress Install ボタンをクリックすると、「Xpress Install」 が選択されたすべ てのドライバをインストールします。または、矢印 🖸 📾 アイコンをクリックすると、必要なドライ バを個別にインストールします。

B550 Series Ver.1.0 B20.04	06.2	
GABYTE × F	oress Install	
Drivers & Software	We recommend that you install the drivers and software listed below for your mothe Please click "Xpress Install" to install all the drivers automatically.	rboard. Xpress Insta
e l	☑ Google Drive	🕑 Install
Application Software	Store your files safely and access them from any device Learn more By installing this application, you agree to the Google DriveTerms and Use and the	
	Google Chrome (R) a faster way to browse the web	🕑 Install
D _{Google}	Google Search built into the address bar Stable and Secure learn more By installing this application, you agree to the Google Chrome Terms of use and Pr	
	Google Toolbar for Internet Explorer	💽 Install
	Google Toolbar makes web browsing more convenient. Search from any website, Ti instantly, Share your favorite sites with friend Learn more By instantly, and a softention your softentiate of conduct Tomare and Condition	
	Realtek 8111/8168/8118 LAN Driver for gigabit(Windows 10)	🕑 Install



ソフトウェアについては、GIGABYTEのウェブサイトにアクセスしてください。



Regulatory Notices

CAUTION:

The manufacturer is not responsible for any interference caused by unauthorized modifications and/or use of unauthorized antennas. Such changes and/or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance of this device could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure statement / Antenna Use

Further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

- Do not touch or move antenna while the unit is transmitting or receiving.
- Do not hold any component containing the radio such that the antenna is very close or touching any exposed parts of the body, especially the face
 or eyes, while transmitting.
- · Do not operate the radio or attempt to transmit data unless the antenna is connected; this behavior may cause damage to the radio.

United States of America, Federal Communications Commission Statement



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Notice for 5GHz

Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor usage only. (For 5GHz only)

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Canada-Industry Canada (IC) Regulatory statement

This device complies with Canadian RSS-210.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Cet appareil se conforme aux normesCanada d'Industrie de RSS permis-exempt. L'utilisation est assujetti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter des interférences, y compris des interférences qui peuvent causer desopérations non désirées de l'appareil.

Caution: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use due to its operation in the 5.15-to 5.25-GHz frequency range. Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High power radar is allocated as the primary user of the 5.25-to 5.35-GHz to 15 0.58-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device. The maximum allowed antenna gain for use with this device is 6dBi in order tocomply with the 5.1.R.P limit for the 5.25-to 5.35 and 5.725 to 5.85 GHz for garange in point-to-point operation. To comply with RF exposure requirements all antennas should be located at a minimum distance of 20cm, or the minimum separation distance allowed by the module approval, from the body of all persons.

Attention: l'utilisation d'un réseau sans fil IEEE802.11a est restreinte à une utilisation en intérieur à cause du fonctionnement dansla bande de fréquence 5.15-5.25 GHz. Industry Canada requiert que ce produit soit utilisé à l'intérieur des bâtiments pour la bande de fréquence 5.15-5.25 GHz afin de réduire les possibilités d'interférences nuisibles aux canaux co-existants des systèmes de transmission satellites. Les radars de puissances ont fait l'objet d'une allocation primaire de fréquences dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.65-5.85 GHz. Ces stations radar peuvent créer des interférences avec ce produit et/ou lui être nuisible. Le gain d'antenne maximum permissible pour une utilisation avec ce produit est de 6 dBi afin d'être conforme aux limites de puissance isotropique rayonnée équivalente (P.I.R.E.) applicable dans les bandes 5.25-5.35 GHz et 5.725-5.85 GHz en fonctionnement point-à-point. Pour se conformer aux conditions d'exposition de RF toutes les antennes devraient être localisées à une distance minimum de 20 cm, ou la distance de séparation minimum permise par l'approbation du module, du corps de toutes les personnes.

Radiation Exposure Statement:

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les règlements de Canada d'Industrie, cet émetteur de radio peut seulement fonctionner en utilisant une antenne du typeet de gain maximum (ou moindre) que le gainapprouvé pour l'émetteur par Canada d'Industrie. Pour réduire lesinterférencesradio potentiellesavec les autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain devraient êtrechoisis de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente(P.I.R.E.)ne soit pas supérieure à celle qui estnécessaire pour une communication réussie.

European Union (EU) CE Declaration of Conformity

This device complies with the following directives: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low-voltage Directive 2014/35/EU, Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU, RoHS directive (recast) 2011/65/EU & the 2015/863 Statement.

This product has been tested and found to comply with all essential requirements of the Directives.

European Union (EU) RoHS (recast) Directive 2011/65/EU & the

European Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 Statement GIGABYTE products have not intended to add and safe from hazardous substances (Cd, Pb, Hg, Cr+6, PBDE, PBB, DEHP, BBP, DBP and DIBP). The parts and components have been carefully selected to meet RoHS requirement. Moreover, we at GIGABYTE are continuing our efforts to develop products that do not use internationally banned toxic chemicals

European Union (EU) Community Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE) Directive Statement

GIGABYTE will fulfill the national laws as interpreted from the 2012/19/ EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) (recast) directive. The WEEE Directive specifies the treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices and their components. Under the Directive, used equipment must be marked. collected separately, and disposed of properly.

WEEE Symbol Statement



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local government office, your household waste disposal service or where you purchased the product for details of environmentally safe recycling.

End of Life Directives-Recycling



The symbol shown below is on the product or on its packaging, which indicates that this product must not be disposed of with other waste. Instead, the device should be taken to the waste collection centers for activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedure.

Déclaration de Conformité aux Directives de l'Union européenne (UE)

Cet appareil portant la marque CE est conforme aux directives de l' UE suivantes: directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/ UE, directive Basse Tension 2014/35/UE, directive RED (équipements radioélectriques) 2014/53/UE, la directive RoHS II 2011/65/UE & la déclaration 2015/863. La conformité à ces directives est évaluée sur la base des normes européennes harmonisées applicables.

European Union (EU) CE-Konformitätserklärung

Dieses Produkte mit CE-Kennzeichnung erfüllen folgenden EU-Richtlinien: EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU, Richtlinie RED (Funkanlagen) 2014/53/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU erfüllt und die 2015/863 Erklärung. Die Konformität mit diesen Richtlinien wird unter Verwendung der entsprechenden Standards zurEuropäischen Normierung beurteilt.

CE declaração de conformidade

Este produto com a marcação CE estão em conformidade com das seguintes Diretivas UE: Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU; Diretiva CEM 2014/30/EU; Diretiva de equipamentos de rádio 2014/53/EU; Diretiva RSP 2011/65/UE e a declaração 2015/863. A conformidade com estas diretivas é verificada utilizando as normas europeias harmonizadas

CE Declaración de conformidad

Este producto que llevan la marca CE cumplen con las siguientes Directivas de la Unión Europea: Directiva EMC (2014/30/EU), Directiva de bajo voltaje (2014/35/EU), Directiva de equipos radioeléctricos 2014/53/EU, Directiva RoHS (recast) (2011/65/EU) y la Declaración 2015/863. El cumplimiento de estas directivas se evalúa mediante las normas europeas armonizadas.

Dichiarazione di conformità CE

Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE, Direttiva sulle apparecchiature radio (RED) 2014/53/UE, Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva RoHS (rifusione) 2011/65/UE e Dichiarazione 2015/863. Questo prodotto è stato testato e trovato conforme a tutti i requisiti essenziali delle Direttive.

Contact point for EU based customers

G.B.T. Technology Trading GmbH Am Stadtrand 63, 22047 Hamburg, Germany tel: +49-40-25 33 040

European Community Directive RED Directive Compliance Statement:

This equipment is suitable for home and office use in all the European Community Member States and EFTA Member States. The low band 5.15 -5.35 GHz is for indoor use only for the countries listed in the table below:

	Ø	AT	BE	BG	СН	CY	CZ	DE
		DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
()		HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
		LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE
		SI	SK	TR	UK			

Wireless module country approvals:

Wireless module model name: 3168NGW Wireless module manufacturer: Intel® Corporation

United States: FCC: PD93168NG	Japan:	Pakistan: "PTA APPROVED MODEL"			
Canada: IC: 1000M-3168NG Australia & New-Zealand:	© R 003-160024 T D160013003 5.15~5.35GHz indoor use only	Serbia:			
	Mexico: RCPIN3116-0469	Singapore			
China: CMIIT ID: 2016AJ0656 (M)	South Korea:	DB 02941			
European Union:	I.상호명: Intel Corporation 2.기자재의 명칭(모델명): 특정소출력 무선기기(무 선변물,포함반 무선접속시스템용 무선기기)	Taiwan: CCAH16LP2100T8			
India: 2.4GHz: NR-ETA/4787 5GHZ: NR-ETA/4788	3168NGW 3.제조시기: 2016/02 4.제조자/제조국: Intel Corporation/China	Ukraine: 028			

Korea Wireless Statement:

5.15-5.35 GHz 대역에서의 작동은 실내로。

Japan Wireless Statement:

5.15 GHz帯~5.35 GHz帯:屋内のみの使用。

Taiwan NCC Wireless Statements / 無線設備警告聲明:

- 低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條: 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原 設計之特性及功能。
- 第十四條: 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干 擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工 業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在5.25-5.35秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備,限於室內使用。









GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. アドレス:No.6, Baoqiang Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan TEL:+886-2-8912-4000, FAX:+886-2-8912-4005 技術および非技術サポート(販売/マーケティング): https://esupport.gigabyte.com WEBアドレス(英語): https://www.gigabyte.com/tw

GIGABYTE eSupport

技術的または技術的でない (販売/マーケティング) 質問を送信するには: https://esupport.gigabyte.com

